**個人資料蒐集、處理及利用告知暨同意書**

中國材料科學學會**(**以下簡稱本學會)為落實個人資料之保護，茲依據個人資料保護法(以下稱個資法)第8條規定告知下列事項：

一、本學會因舉辦競賽活動之事由，蒐集、處理及利用您所提供，或未來將提供的個人資料(下稱個資)，謹先告知下列事項：

(一)蒐集目的：辦理競賽活動及執行相關業務之所需。

(二)個資類別：姓名、公司名稱、金融代碼或帳戶及連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。

(三)利用期間：至蒐集目的消失為止。

(四)利用地區：中華民國地區。

(五)利用者：本學會有業務往來之公務及非公務機關單位。

(六)利用方式：在不違反蒐集目的前提下，以網際網路、電子郵件、書面、傳真及其他合法方式利用之。

二、此外，對於您所提供給本學會的個人資料，依據個資法第3條規定，您本人可行使以下權利：

(一)查詢或請求閱覽。

(二)請求製給複製本。

(三)請求補充或更正。

(四)請求停止蒐集、處理及利用。

(五)請求刪除。

三、如欲行使前項權利，請洽03-5712121#55334或e-mail：ianmyson@nycu.edu.tw 李小姐

四、本學會基於蒐集目的而需蒐集、處理或利用您的個人資料，您可以自由選擇是否提供。若您選擇不提供或是提供不完全時，將可能導致您無法參加、申請相關活動或計畫，或本學會將無法提供您完整的服務，亦可能無法維護您的權益。

**本人已閱讀並了解上述之聲明，並 □同意 □不同意 提供本人個人之資料。**

**簽名： 日期：**